1300 nm 帯 GalnNAs 系高温度特性レーザ

1300 nm-Range GaInNAs-Based MQW Lasers with High Characteristic Temperature

清水均*熊田浩仁*内山誠治*粕川秋彦*2Hitoshi ShimizuKouji KumadaSeiji UchiyamaAkihiko Kasukawa

概 要 1.3 μm帯の光加入者用光源や面発光レーザとして期待される,GaAs基板上のGaInNAs 系レーザの検討をガスソースMBE法により行った。

GaInNAs に Sb を 微少量添加した GaInNAsSb レーザで, 波長 1.258 μ m での 室温 CW 動作を達成した。GaInNAs を 用いたレーザでは 過去の 報告例中, 最も低いしきい値 電流と 同等であり,(12.4 mA@25), なおかつ,高特性温度(T_0 = 157 K)で,100 以上の高温まで CW 発振した。この特性は,これまで報告されている 端面出射型 GaInNAs 系レーザの中で最高の特性である。また,1.2 μ m 帯 GaInAs 系レーザも,これまでの 過去の報告例中,最も低いしきい値 電流(6.3 mA)で,なおかつ,高特性温度(T_0 = 256 K)で CW 発振した。GaInNAsSb レーザは,ペルチエフリーの光加入者用光源や面発光レーザ素子として非常に有望である。

1. はじめに

GaAs基板上で発振する,1.2 μm ~ 1.3 μm帯レーザが大きな 関心を集めている。材料としては,GaInNAs¹⁾⁻³⁾,GaInAs量 子薄膜(QF),GaAsSb,InAs量子ドット(QD)等が報告され ている。特に,GaInNAs系は伝導体パンドオフセットが大き いために電子の閉じ込めが強く,高い特性温度が理論予測され たり,実験的に報告されている。通常の長波長帯の GaInAsP/InP系では,特性温度が50~70 Kであるが, GaInNAs系では130 K~270 Kの高特性温度が報告^{1).2)}されてお り,1.3 μm帯光加入者用光源として,ペルチエフリーの安価 なシステムを実現できると期待されている。

また, GaAs基板上の長波長帯面発光レーザ(VCSEL)に応 用した場合,熱抵抗が小さく反射率の高いGaAs/AlGaAs DBR ミラー上にモノリシックにGaInNAs活性層を成長可能であり, AlAs選択酸化等の850~980 nm帯レーザで築かれた優れた技 術が使えるというメリットが有る。

しかしながら,これまでのGaInNAs系レーザの外部研究機 関による報告では,結晶性の良いレーザを報告している所は少 なかった。GaInNAs系は準安定混晶であり,最も非熱平衡状 態で成長可能な分子線エピタキシー(MBE)法がこの材料の 成長に最も有利であると考えられる。

結晶性の良い, 1.3 µm帯GaInNAs系レーザを作製するため には,フォトルミネッセンス強度が強い1.2 µm帯GaInAs量子 薄膜レーザに窒素を添加しなければいけない。なぜなら,窒素 を加えるほど,フォトルミネッセンス強度は弱くなるからであ る。これまでに,MBE法によりGaAs基板上で波長1.224 μm までの長波長化の報告はあるが,レーザqualityのものではな かった。ほとんどのMBEによる量子薄膜を用いるレーザの報 告では,波長は1.12 μmまでに限定されていた。

GaInAsの波長を長くするために,高In組成のGaInAsを MBE成長で達成するためには,成長速度を大きくしたり,成 長温度を低くしたり,V/III比を上げたり,サーフアクタント を使う方法⁰が報告されている。この方法の中で,サーフアク タントを用いる方法は,InGaAs系では,Teのみがその効果を 報告されている。一方,サーフアクタントとしてのSbは Si/Ge系やGaInNAs系で報告されている。

本報告では,Sbを微量に含むGaInAsSbレーザと GaInNAsSbレーザをガスソースMBE法により作製し,リッジ レーザの特性を調べた。Sbはサーフアクタントに類似した効 果を有し,2次元成長から3次元成長を始める臨界膜厚を増加 させた。第2章では,GaInAsとGaInNAs量子井戸のフォトル ミネッセンス特性に及ぼすSbの効果を調べた。GaInAs系量子 薄膜において,波長1.185 μ mまでの長波長化と278 A/cm²と いう低 $J_{\rm th}$ 化を達成した⁵⁾。この値は,1.2 μ m帯のGaInAs量子 薄膜レーザの報告において,世界最高データの一つに価する。 第3章ではリッジレーザを作製し,内部損失,利得係数,特性 温度等のレーザパラメータを抽出した。CW駆動で波長1.26 μ mの低しきい値電流(12.4 mA)かつ,高特性温度(157 K) を有するGaInNAsSbレーザと,CW駆動で1.20 μ mの低しきい 値電流(6.3 mA)かつ,高特性温度(256 K)を有する GaInAsSbレーザの報告をする。

^{*} 横浜研究所 半導体研究開発センター

^{*2} 横浜研究所 WA チーム

2. MQWの作製と基本的な材料特性の評価

2.1 GalnAsの長波長化の検討

まず,我々は,GaInAs量子薄膜の長波長化を検討した。n-GaAs(100)面基板上にn-GaAsバッファ層(n = 2 × 10¹⁷ cm⁻³) を0.2 μm,n-In_{0.48}Ga_{0.52}Pクラッド層(n = 3 × 10¹⁷ cm⁻³)を 0.25 μm,GaAs光閉じ込め層を0.13 μm,Ga_{0.61}In_{0.39}As単一量 子井戸活性層,GaAs光閉じ込め層を0.13 μm,p-In_{0.48}Ga_{0.52}P クラッド層(p = 5 × 10¹⁷ cm⁻³)を0.25 μm,この順番で成長 した。

GaAs 基板上のGaInAs に関して,J.W.Matthewsと A.E.Blakesleeの臨界膜厚とIn組成の関係を計算により求めた。 波長を長くするために,In組成は39%になるように設計した。 Ga_{0.61}In_{0.39}As単一量子井戸層は圧縮ひずみ2.8%という非常に 高ひずみ材料であり,この組成の臨界膜厚は4 nmであるが, 波長を長くすることを考慮して量子井戸の設計膜厚は7.3 nm とした。井戸層の成長温度は440 ,AsH₃の流量は9.5 torr (チャンバー圧力 = 9.1 × 10⁻⁵ torr),III族の供給律速で決定さ れる成長速度は2.1 μ m/hに,それぞれ固定して実験を行った。

サーフアクタントとしてはSb, Te, P等がこれまでに報告 されており,高ひずみ系材料や準安定物質の3次元成長抑制方 法として用いられる。サーフアクタントとして機能させるには,



図1 GaInAsSb/GaAs SQWのPL強度及びPL波長とSbフラ ックス量との関係, PL波長の計算値も図中に示す。 PL intensity and PL wavelength against Sb flux for GaInAsSb/GaAs SQW. The calculated wavelength where the incorporation rate of Sb is identical to that of GaAsSb was also shown.



図2 GaAsSb中のSb組成とSbフラックスとの関係 Sb composition against Sb flux in GaAsSb on GaAs. 通常,量子井戸層の前に1分子層程度のサーフアクタントを添加しておく。するとサーフアクタントが成長中常に最表面に存在し,表面エネルギーを下げ,表面拡散を抑制し,3次元成長の発生を抑制する。我々は,Sbを井戸層の成長中に添加する方法をとった。

Sbを活性層中にのみ添加して,Sbのフラックス量のフォト ルミネッセンス(PL)依存性を調べた。図1にはPL強度及び PL波長のSbフラックス量依存性を示している。この図から, Sbは高ひずみGaInAsの成長において結晶性向上に有効である ことがわかり,Sbを2×10⁻⁷ torr程度添加するのが最もPL強 度が強くなり,波長1.17 μmでの強いPL発光を得ることがで きた。

Sbの膜への取り込み量を調べるために,GaAsSbバルクの成 長を行った。その際に,成長速度,AsH₃の流量,成長温度を GaInAsSb井戸層と同一に設定した。Sbは, 5×10^{-6} torrのフ ラックスまで線型に膜に取り込まれた。この結果を図2に示す。 このSb組成が,GaInAsSb中のSb組成と同一であると仮定し てGaInAsSbの量子準位を計算した結果を図1に示す。

ここで, $GaAs_ySb_{1,y}$ のエネルギーギャップと $InAs_ySb_{1,y}$ のエ ネルギーギャップは以下の関係が求められている。

- E_{g} GaAs_ySb_{1-y})= 0.726 0.502y + 1.2y² (1)
- $E_{g}(InAs_{y}Sb_{1-y}) = 0.18 0.41y + 0.58y^{2}$ (2)

この2つの材料から, Ga_xIn_{1-x}As_ySb_{1-y}のエネルギーギャップ はベガード則により

- $E_{g}(Ga_{x}In_{1-x}As_{y}Sb_{1-y})$
- = $E_g\{(GaAs_vSb_{1-v})(InAs_vSb_{1-v})_{1-x}\}$
- = $x(0.726 0.502y + 1.2y^2) + (1 x \neq 0.18 0.41y + 0.58y^2 \neq 3)$

と求めることができる。

また計算の際, $\Delta E_c = 0.7\Delta E_g として計算した。Sbのフラックス量が2×10⁻⁶ torrまでは,計算と比較的良い一致を示した。$ PLが最も強くなる2×10⁻⁷ torrでは,Ga_{0.61}In_{0.39}As_{0.9967}Sb_{0.0033}と,微量のSbが膜に取り込まれることになる。これらのことから,Sbは膜中に取り込まれることになる。これらのことから,Sbは膜中に取り込まれ,サーフアクタントに類似した効果を有すると言える。すなわち,Sbは表面エネルギーを下げて表面拡散を抑制し,3次元成長の発生を抑制していると考えられる。これまで,GaAs基板上のGaInAsに対するサーフアクタントとしては,Teがその効果を確認されていたが,Sbがこの材料系でサーフアクタントに類似した振舞いをし,3次元成長を始める臨界膜厚が増加したことを確認したのは,世界でこれが最初の報告である⁵。

Sb = 5 × 10⁻⁶ torrでは, GaAsSb と同量のSb が GaInAsSb 中 に取り込まれると仮定すると, Sb 組成は8%となり圧縮歪量は 3.41%にも達する。したがって,転位の臨界膜厚を超えて計算 が合わないのかもしれない。また,GaInAsSb は,ミシビリテ イーギャップが存在するので440 という成長温度では相分離 が起きている可能性もあり,それが原因で波長が合わないのか もしれない。

2.2 GaInNAsSbの成長検討

検討に用いたテスト構造は,第2.1章とほぼ同一である。単 一量子井戸をGa_{0.61}In_{0.39}N_{1-y1-y2}As_{y1}Sb_{y2}で構成することのみ異 なる。 井戸層はSbが無い状態で圧縮ひずみ量は約2.7%であり, 設計膜厚は7.3 nmとした。 窒素は,RFにより励起した窒素ラ ジカルを原料としている。活性層の成長温度を460 ,AsH₃ 流量を9.5 torr,井戸層の成長速度は2.1 μm/hに,N流量は 0.05 ccmにそれぞれ固定して実験を行った。

また,結晶性を回復させるために,成長後に窒素雰囲気中で 半絶縁性 GaAs ウエハーをAs 抜け防止キャップとして650 で



図3 GaInNAsSb/GaAs SQW に対する PL 強度及び PL 波長と Sb フラックスとの関係 PL intensity and PL wavelength against Sb flux for GaInNAsSb/GaAs SQW.



図4 Sbを1×10⁻⁶ torr 照射時のGaInNAsSb SQW レーザの SIMS プロファイル, N信号(Cs+Nイオン)とSb信 号(Cs+Sbイオン)を表示している。 SIMS profile for GaInNAsSb SQW lasers with Sb flux of 1x10⁻⁶ torr, where N signal (Cs+N ion) and Sb signal (Cs+Sb ion) were shown.



図5 SIMS プロファイルから求めた SQW 中の Sb の積分強度 とSb フラックス量との関係 The integrated intensity of Sb in SIMS profile against the flux of Sb.

10分間アニールしている。

図3にPL強度とPL波長のSbフラックス量依存性を示す。 この図から, Sb = 1 × 10⁻⁶ torr辺りがPL強度を強くするため に最適量であることがわかり, Sb組成は1.6%と見積もられ る。

この条件での Ga_{0.61}In_{0.39}As_{0.984}Sb_{0.016}量子井戸と Ga_{0.61}-In_{0.39}N_{1-y-0.016}As_ySb_{0.016}量子井戸の as-grown での PL 波長はそれ ぞれ,1.19 µm,1.27 µm であり,N添加により0.08 µm 長波長 化する。この波長シフト量から,本量子井戸はN組成0.44 % と見積もられる。半値幅は23 meV と,GaInAs 並みの狭い値が 得られている。

また,Sbを全く基板に供給しない状態では,この組成 (Ga_{0.61}In_{0.39}N_{0.0044}As_{0.9956})では全成長温度領域において半値幅 が200 meV以上のPL強度の弱い発光しか得られておらず,Sb の効果が大きいことがわかる。

GaInNAsSb SQW レーザの膜質を更に調べるために,二次イ オン質量分析(SIMS)測定と透過電子顕微鏡(TEM)観察を, Sb の量を変化させたサンプルに関して調べた。図4はSb フラ ックス量1×10⁻⁶ torr のGaInNAsSb SQWに関してN信号 (N+Cs)とSb信号(Sb+Cs)のSIMSを示している。これ からSb信号の積分強度を計算して,Sbフラックス量との関係 を示したものが図5である。SbはGaInNAsSb SQW層に2× 10⁻⁶ torr のフラックス量まで線形的に取り込まれた。

また,図6は2×10⁻⁷ torrと1×10⁻⁶ torrのSbフラックス 量で成長した GaInNAsSbのTEM 像をそれぞれ示している。 PLから予想されたように,2×10⁻⁷ torrのSbフラックスで成 長した SQW 層は3次元成長し,1×10⁻⁶ torrのSbフラックス 量で成長した SQW はきれいに2次元成長している。Sb は GaInAs/GaAs 系と同様にGaInNAs/GaAs 系において,サーフ アクタントに類似した効果を有し,2次元成長から3次元成長 へ変化する臨界膜厚を大きくできることがわかった。

つぎに、上記最適条件下で、PL特性のアニール温度依存性 を調べた。ここではN流量を若干減らしており、このSQWの N組成は0.33%と見積もられる。(すなわち、Ga_{0.61}In_{0.39}-As_{0.9807}N_{0.0033}Sb_{0.016}と)これを図7に示す。この図から、550 のアニールで結晶性はほぼ回復することがわかる。このとき

のPL波長は1.23 μm , 半値幅は23 meV であった。

2.3 GalnAsSb, GalnNAsSb SQW レーザのブロードレーザ による評価

上記で検討した最適条件での活性層成長条件で,Ga_{0.61}-In_{0.39}As_{0.9968}Sb_{0.0032}/GaAs-SQWレーザと,Ga_{0.61}In_{0.39}N_{0.0033}-As_{0.9807}Sb_{0.016}/GaAs-SQWレーザを全GSMBEにより作製した。

GaAs	GaAs
GalnNAsSb	GalnNAsSb
GaAs	GaAs

図6 Sbフラックス量が2×10-7 torrのときのTEM像(a) と,1×10-6 torrのときのTEM像(b) TEM images for GaInNAsSb-SQW lasers with Sb flux of 2x10-7 torr (a) and 1x10-6 torr (b), respectively.



図7 GaInNAsSb-SQWレーザのPL強度とPL波長に及ぼす熱 処理の効果

The effect of annealing on the PL intensities and PL wavelength for GaInNAsSb-SQW lasers.



図8 GaInAsSb SQW レーザ(a)とGaInNAsSb SQW レーザ (b)のプロードレーザの発振スペクトル The lasing spectrum for the broad contact lasers with 600µm cavity for GaInAsSb SQW laser (a), and GaInNAsSb SQW laser (b).



図9 GaInAsSb SQW レーザとGaInNAsSb SQW レーザの*J*th と共振器長の関係

 $J_{\rm th}$ against inverse cavity length for broad contact lasers of GaInAsSb and GaInNAsSb SQW lasers.

活性層近くの構造は2章で述べた構造と同じである。InGaPク ラッド層は膜厚1.5 μmとし, p-GaAsコンタクト層(p=2× 10¹⁹ cm⁻³)を最後に成長している。

ブロードコンタクトレーザを作製し,J_{th}の評価を行った。

図8(a),(b) にそれぞれ GaInAsSb-SQW, GaInNAsSb-SQW レーザの共振器長600 µm (CL/CL) での発振スペクトル を示す。それぞれ,波長1.185 µm, 1.246 µm で発振した。

図 9 にはそれぞれ GaInAsSb-SQW, GaInNAsSb-SQW レーザ の $J_{\rm th}$ と共振器長の実験結果を計算フィッテイングと共に示す。 共振器長 900 μ m で, GaInAsSb-SQW レーザ, GaInNAsSb-SQW レーザ,それぞれの $J_{\rm th}$ は, 278 A/cm², 704 A/cm²という,良 好な値が得られた。これまでに報告されている 1.2 μ m帯 GaInAs レーザ²⁾は J_{th} = 200 ~ 300 A/cm², 1.25 ~ 1.3 μ m帯 GaInNAs レーザ^{2),3}は, J_{th} = 270 ~ 1000 A/cm²であるので,良 好な結果が得られたと言うことができる。

J_{th}は以下の式で書き表せる。

$$J_{\rm th} = \frac{N_{\rm w}J_{\rm tr}}{\eta} \exp \frac{\frac{\alpha_{\rm i} + \frac{1}{2L} \ln\left(\frac{1}{R_{\rm f}R_{\rm r}}\right)}{N_{\rm w}\xi_{\rm w}G_0}$$
(4)

ここで, J_{tr} は透明化電流密度, η はしきい値における自然放 出光の電流注入効率, N_w は井戸数, α_i は内部損失,Lは共振 器長, R_i は前端面の反射率, R_r は後端面の反射率, ξ_w は1井戸 当たりの光閉じ込め係数, G_0 は利得係数である。

また,計算から,波長1.25 µmに対するGaAs, InGaPの屈折 率は,それぞれ3.456,3.172と,求まる。GaInNAsSbの屈折率 を3.52と仮定すると,光閉じ込め係数は1.978%となる。図9 においてフィッテイングを行うと,GaInNAsSbの G_0 は1700 cm⁻¹となる。同様に,GaInAsSbレーザの光閉じ込め係数は 1.985%となる。図9においてフィッテイングを行うと, GaInAsSbの G_0 は1450 cm⁻¹となる。GaInNAsSbレーザは GaInAsSbレーザよりも G_0 が約1.2倍大きく, T_0 の増加が期待 できる。

3. リッジレーザの特性評価

素子構造は,逆メサ方向にストライプを形成したリッジレー ザを作製した。n-InGaPクラッド層とGaAs光閉じ込め層の界 面までエッチングを行った構造としている。

GaAsのエッチングには酒石酸:過酸化水素 = 20:1の混合溶液 を用い, InGaPのエッチングには,100%のHClを用いている。 リッジ下部の幅としては,4~4.5μm程度としている。

3.1 しきい値電流と各レーザパラメータの評価

まず,両端面 as-cleave 素子の外部微分量子効率の共振器長 依存性から内部損失と内部効率を見積もった。GaInAsSbレー ザとGaInNAsSbレーザ共に,内部効率は100%,内部損失は7 cm⁻¹と求まった。また,第2章の,プロードレーザのしきい 値電流密度 ($J_{\rm h}$)の共振器長依存性において,式(4)にこの 内部損失を代入してフィッテイングすると, $J_{\rm tr}/\eta$ はGaInAsSb, GaInNAsSbレーザでそれぞれ150 A/cm²,380 A/cm²と求まる。 ここでGaInNAsSbレーザの $J_{\rm th}/\eta$ はGaInAsSbに比べて約2.5倍 大きい。これは主としてGaInNAsSbレーザの η が小さいため である。今後,QWの成長条件の更なる改善により η を増加す れば, $J_{\rm th}$ の低減が期待できる。

共振器長をL, リッジ下部の幅をWとすると, リッジレーザのしきい値電流は以下の式で書き表せる。

$$I_{\rm th} = WL \frac{N_{\rm w}J_{\rm tr}}{\eta} \exp \frac{\frac{\alpha_{\rm i} + \frac{1}{2L}\ln\left(\frac{1}{R_{\rm f}R_{\rm r}}\right)}{\xi_{\rm w}N_{\rm w}G_0} + I_1L + I_2 \quad (5)$$

ここで $I_1L + I_2$ は,リーク電流である。 I_1 , I_2 は,980 nm帯のInGaAs/AlGaAs系リッジレーザのリーク電流解析で得られ

ている値を参考にした。*I*₂ は論文値と同一にして(*I*₂ = 0.78 mA), *I*₁ が共振器長300,600,900 μmの両端面 as-cleave 素子 のしきい値電流結果にフィッテイングするように設定した。*I*₁ は,GaInAsSb,GaInNAsSbレーザでそれぞれ,1.3×10⁻² mA/μm,2×10⁻² mA/μmとした。

しきい値電流の理論予測値と実験値をプロットしたものを GaInAsSbに関しては図10に,GaInNAsSbに関しては図11に 示す。GaInAsSbレーザは共振器長300 μ m,600 μ m,900 μ m においてそれぞれしきい値電流は,12.5 mA,20 mA,26 mA が得られた。GaInNAsSbレーザでは共振器長300 μ m,600 μ m, 900 μ mにおいてそれぞれしきい値電流は,25 mA,35 mA,47 mAが得られた。また,共振器長200 μ m,両端面高反射膜 (SiO₂/ α -Si;78/95%)を施したレーザでは,室温パルスにおい て,測定した中での最小値としてはGaInNAsSbレーザで9.5 mA,GaInAsSbレーザで6 mAという,それぞれの材料系でこ れまでの報告中最も低い値が得られた。ここで,CL/HR, HR/HRの素子の $I_{\rm th}$ は理論曲線と良く一致することに注意して いただきたい。

図12(a),(b)には,共振器長300 µm, CL/95%の素子に



図10 GaInAsSb SQW レーザのしきい値電流と共振器長の関係,端面反射率をパラメータとしている。 *I*_{th} against cavity length for GaInAsSb SQW lasers with a parameter of facet reflectivity. The lines are theoretical curves calculated by the equation (5).



図11 GaInNAsSb SQW レーザのしきい値電流と共振器長の関係,端面反射率をパラメータとしている。 *I*_{th} against cavity length for GaInNAsSb SQW lasers with a parameter of facet reflectivity. The lines are theoretical curves calculated by equation (5)

関して,それぞれ,GaInAsSbとGaInNAsSbレーザのパルス駆動におけるL-I曲線の温度特性を示した。25 におけるそれぞれのスロープ効率は,GaInAsSb,GaInNAsSbレーザそれぞれ,0.46 W/A,0.44 W/Aであった。GaInAsSbレーザは145 まで発振し,GaInNAsSbレーザは95 まで発振した。この素子に関して, I_{th} の温度依存性を図13に比較する。特性温度はGaInAsSbとGaInNAsSbでそれぞれ,120 K(@25~125),111 K(@25~85)であった。図14には,スロープ効率の



図12 GaInAsSbレーザ(a)とGaInNAsSbレーザ(b)のパル ス駆動におけるL-I曲線の温度依存性(L = 300 µm, 30/95%)

The temperature dependence of light-current characteristics for GaInAsSb lasers (a), and GaInNAsSb lasers (b) under pulsed operation (L=300 µm, 30/95%).



図13 GaInAsSb SQW レーザとGaInNAsSb SQW レーザのパル ス駆動におけるしきい値電流の温度依存性(*L* = 300 µm, 30/95%)

The temperature dependence of the threshold currents for GaInAsSb and GaInNAsSb SQW lasers under pulsed operation (L=300 µm, 30/95%).

— 45 —



図14 GaInAsSb SQW レーザとGaInNAsSb SQW レーザの,パ ルス駆動におけるスロープ効率の温度依存性(*L* = 300 µm, 30/95%)

The temperature dependence of the slope efficiency for GaInAsSb and GaInNAsSb SQW lasers under pulse operation (L=300 µm, 30/95%).



図15 CW 駆動における GaInNAsSb レーザのL-I 曲線の温度依 存性 (*L* = 200 µm, 78/95%),発振スペクトルも同時 に示す。

The temperature dependence of light-current

characteristics for GaInNAsSb lasers under CW operation (L = 200 µm, 78/95%). The inset shows lasing spectrum at room temperature.

温度依存性を比較する。スロープ効率の温度依存性は、GaInAsSbとGaInNAsSbでそれぞれ、-0.010 dB/K(@25~
125), -0.022 dB/K(@25~75)であった。GaInNAsSbレーザはGaInAsSbレーザよりも深い電子の閉じ込めを有しているにもかかわらず、温度特性はGaInAsSbレーザよりも劣るが、これは、光学特性がまだ良くないことに起因していると考えられ、光学特性の改善により、GaInNAsSbレーザはGaInAsSb並みの良好な温度特性を有することが期待できる。

3.2 リッジレーザのDC特性

共振器長 200 µm,両端面高反射膜(78/95%)を施したレー ザにおける DC 特性を調べた。まず発振スペクトルを図 15の 挿絵に示す。GaInNAsSb レーザは波長 1.258 µm,GaInAsSb レ ーザは,1.195 µmで室温 CW 発振した。つぎに,DC 動作にお ける GaInNAsSb レーザのL-I 特性の温度依存性を図 15 に示す。 25 でのしきい値電流は 12.4 mA,スロープ効率 0.22 W/A, そして,25~85 における特性温度は 157 K と高く,スロー プ効率の温度変化は - 0.014 dB/K(@25~85)と優れ, 100 以上の高温でも CW 発振した。GaInAsSb レーザでは DC 駆動において,更に低しきい値(6.3 mA@20),かつ高特性 温度(256 K@20~70)が得られた。

これまでにGaInNAsを用いた端面出射型レーザに関して, しきい値電流が最も低い値は,ドイツのInfineon社から報告さ れている11 mA(波長1.28 µm,パルス駆動)³⁰であるが,今回 はそれと同等の低しきい値動作が得られた。また,彼らの報告 では,特性温度が70~80 Kと低いので,低しきい値かつ高い 特性温度を有するGaInNAs系レーザとしては本報告がbest dataと言うことができる⁶⁾。また,1.2 µm帯高歪GaInAs系レ ーザとしては,東工大が先行しているが,しきい値電流として は16 mA,特性温度として140 Kの報告をしているので,この 波長帯のGaInAs系量子薄膜レーザに関しても本報告はbest dataと言うことができる。これらの結果から,GaInNAsSbレ ーザは,ペルチエフリーの光加入者用光源やVCSEL素子とし て非常に有望である。

4. まとめ

1.3 μm帯の光加入者用光源や面発光レーザとして期待される, GaAs 基板上のGaInNAs 系レーザの検討をガスソース MBE法により行った。

Sbを微小量含んだ長波長帯 GaInNAsSb-SQW レーザと GaInAsSb-SQW レーザを検討し, SbはGaInNAs 系と高ひずみ GaInAs 系でサーフアクタントに類似した効果を示した。すな わち,微量に組成として添加したSbにより,成長モードが2 次元成長から3次元成長に変化する臨界膜厚を大きくすること ができた。

リッジレーザを作製し, GaInNAsSbレーザで, 波長1.258 µm での室温CW動作を達成した。GaInNAsを用いたレーザで は過去の報告例中, 最も低いしきい値電流(12.4 mA)で, な おかつ,高特性温度(T_0 = 157 K)で,100 以上の高温まで CW発振した。この特性は,これまで報告されている端面出射 型 GaInNAs系レーザの中で最高の特性である。GaInNAsSbレ ーザは,ペルチエフリーの光加入者用光源やVCSEL素子とし て非常に有望であると言える。

また,1.2 μm帯GaInAs系レーザも,これまでの過去の報告 例中,最も低いしきい値電流(6.3 mA)で,なおかつ,高特 性温度(T₀ = 256 K)でCW発振した。

参考文献

- 1) M. Kondow et al., Jpn. J. Appl. Phys., vol.35, p.5711, 1996.
- 2) S. Sato et al., IEEE Photon. Technol. Lett., vol.11, p.1560, 1999.
- 3) S. Illek et al., Electron. Lett., vol.36, p.725, 2000.
- 4) M. Copel et al., Phys. Rev. Lett., vol.63, p.632, 1989.
- 5) H. Shimizu et al., Electron. Lett., vol.36, p.1379, 2000.
- 6) H. Shimizu et al., Electron. Lett., vol.36, p.1701, 2000.